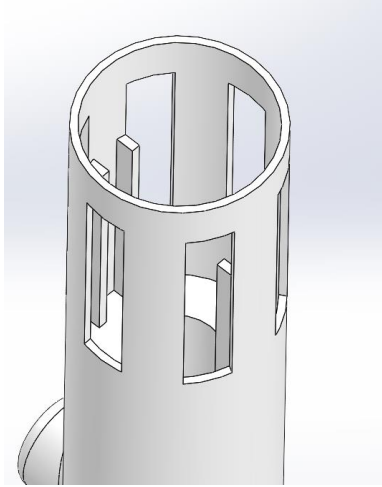

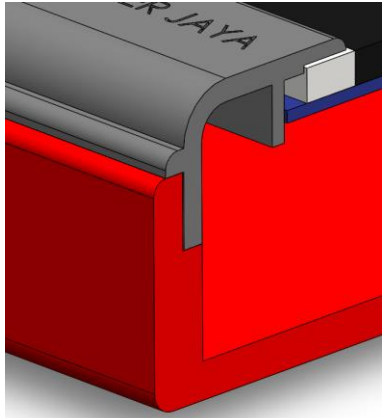
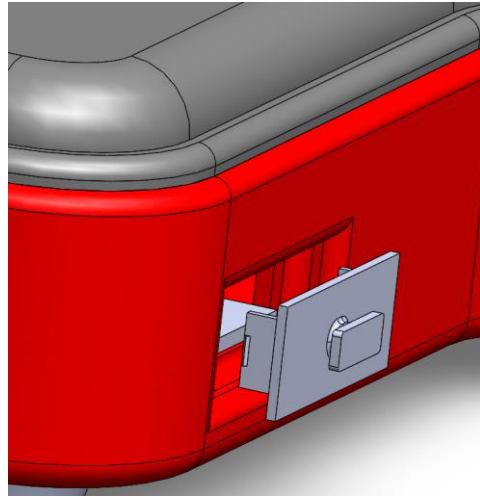


UPDATE FANIA

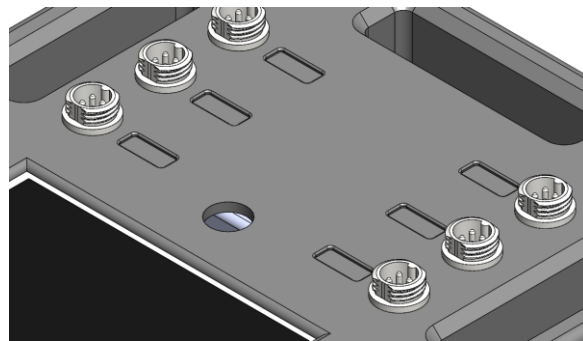
Revisi bagian casing

Revisi	Desain
Ukuran lubang untuk angin pada casing sensor kurang besar	
Beri lubang pada tempat sensor storage untuk keluar air (jika ada air)	
Casing atas menutup casing bawah untuk melindungi air masuk ke dalam	

Beri penutup pada akses SD card



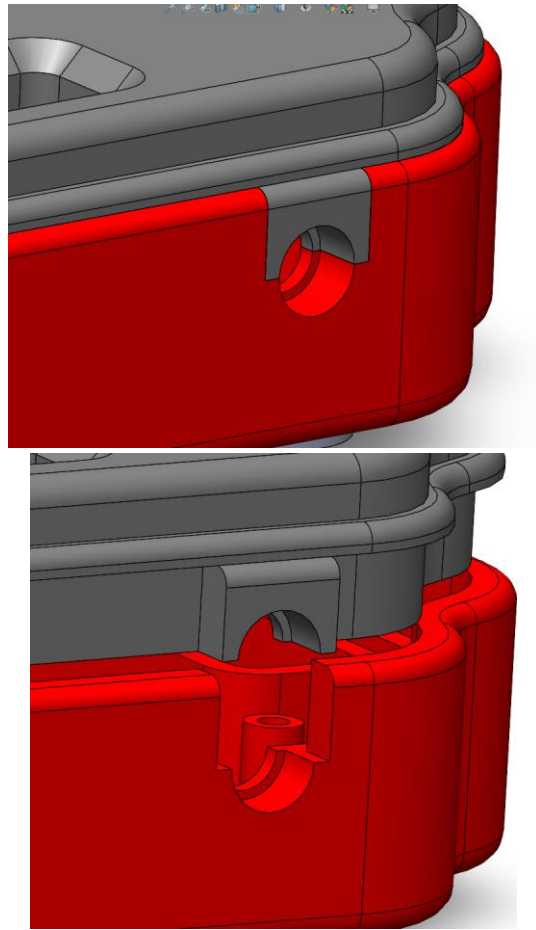
Beri coakan untuk penamaan dan penamaan menggunakan stiker



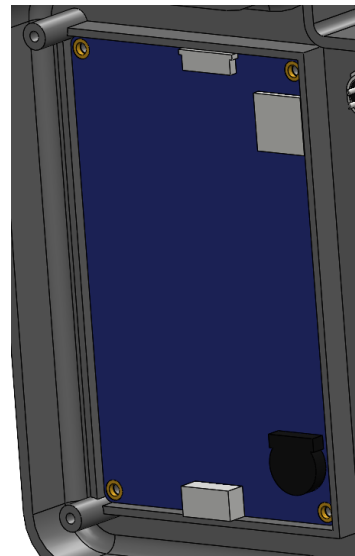
Tulisan ERSA x HMJ emboss ke dalam



Untuk DC jack desainnya jangan lubang
(coakan case bawah ditutup oleh case atas)



Tebal top case pada bagian layar terlalu besar
dan bagian putih tertutupi (Diberi pembatas
sekeliling layar dan pada bagian display tebal
casing dikurangi 1 mm)



Bagian bawah bottom case untuk sensor kasih
metal yg bulat dan tambah kaki karet (pin
metal beli dari bahan untuk bros)

